

出展のご案内

拝啓、貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社はこのたび「Grinding Technology Japan 2023」へ出展いたしますので
下記の通りご案内申し上げます。

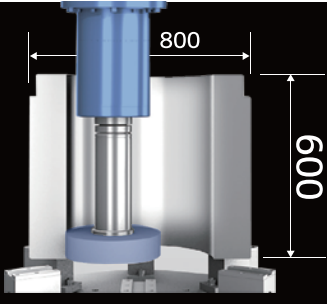
今回は立形研削盤G3VU86の実機展示及び、お客様に最適な当社研削盤を
ご提案する相談コーナーを設置いたします。

この機会に是非、ご来場賜りますようお願い申し上げます。


敬具

2023年2月吉日
株式会社ジェイテクトマシンシステム
代表取締役社長 宮藤 賢士

立形研削盤
Model
G3VU



ワーク高さ
600mm
ワンチャック研削



倒的 **研削** 高速
High-speed Grinding Speedy

簡単プログラム
高剛性・ATC・対話式
High Rigidity - High Speed・High Accuracy・Roundness 1 μ m or less

開催概要・出展位置

会期:3月8日(水)~10日(金)
開催時間:10:00~17:00
会場:幕張メッセ 展示ホール8
出展位置:**094**

共同出展:(株)ジェイテクト、(株)ジェイテクトグラインディングツール、三井精機工業(株)

あらゆる研削に対応 センタレスも平面も専用機も
なんでも相談室 お客様に最適な研削盤・研削技術をご提案

